政务公开 公众参与 首页 科技服务 政务服务 党建园地



请输入搜索内容





↑ 您的当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告

## 深圳市科技创新委员会关于发布2022年深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目资助申请指南的 通知

发布时间: 2021-07-09 15:48 信息来源:深圳市科技创新委员会 A+ | A-

## 各有关单位:

2022年深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目资助申请指南已发布,请各有关单位按照指南要求积极申报。有关注意事项如下:

网上填报受理时间: 2021年7月9日至2021年8月10日(截止至24:00)。请各申请单位在网上填报时限内登录深圳市科技业务管理系统在线填报项目申请书。

业务咨询电话: 88103764、88102017。

特此通知。

深圳市科技创新委员会

2021年7月8日

## 附件下载

附件: 2022年深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目申请指南.doc







隐私声明 - 版权保护 - 网站帮助 - 友情链接 - 网站地图 - 投诉渠道

主办单位:深圳市科技创新委员会(深圳市高新技术产业园区管理委员会)@2018 版权所有 Copyright@2018. All rights reserved. 网站标识码:4403000018 粤ICP备18010673号-1 粤公网安备 44030402002884号 通讯地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区五楼





